



台虹與臻鼎達成戰略合作 深化合作，優勢互補

深圳，8月22日，2024 -全球領先的軟板材料供應商台虹科技（股票代碼：8039）與全球PCB領導廠商臻鼎科技集團（TWSE：4958）於深圳鵬鼎時代大廈簽署戰略合作協議，深化雙方在材料研發、供應鏈管理及智慧製造等領域的合作，創造良好的社會和經濟效益，實現資源共享、利益雙贏。



圖注：台虹董事長孫達汶與臻鼎集團董事長沈慶芳簽署戰略合作協議

雙方合作將整合各自資源優勢，共同開發和拓展目標市場，並採取協同行銷的市場開拓策略。亦將定期分享其所屬行業的前端產品資訊、行業發展資訊及提供產品技術支援，在新材料、關鍵技術研發領域展開全方位合作，充分發揮各自的技術優勢和創新能力，並開展技術交流與經驗分享，共同推動行業技術進步。

台虹科技與臻鼎集團皆致力於實現永續發展目標，積極推動低碳經濟，在環境、社會及公司治理(ESG)領域深化合作，共同實現綠色發展。一方面，在材料設計、生產製造、物流配送等各環節嚴格控制碳排、提升能源效率；另一方面，積極探索可再生能源利用、循環經濟等創新模式，推動可持續發展，共同為應對氣候變化做出積極貢獻。雙方共同目標與願景，將致力於科技創新，造福人類社會，積極參與環境保護事業，為建設美麗地球做出貢獻。

台虹科技董事長孫達汶表示：此次與臻鼎確認戰略夥伴關係，能進一步掌握市場新需求，建立長期穩定的合作關係，發揮各自優勢，建立全面的戰略性合作夥伴關係。



臻鼎董事長沈慶芳表示：「台虹科技作為FCCL全球領先的廠商，在軟板材料的研發與製造累積豐富的經驗。而台虹和臻鼎的合作已有10幾年的歷史，在合作的過程中，互相助力，各自達到FCCL領域和PCB領域的世界領先地位。這次合作的深化，相信在面對未來技術迭代提升的挑戰、數位化轉型及綠色生產要求上，台虹和臻鼎藉著互相分享與助力，可以更上一層樓，打造全新的FPC產業鏈。」



展望未來，雙方將把此成功經驗複製推廣到臻鼎高雄工廠，並進一步落實全面的合作。同時雙方也將持續深化合作、優勢互補，共同服務PCB生態圈夥伴，推動全球PCB 產業的創新與永續發展。

關於台虹

台虹科技股份有限公司(下稱「台虹」)成立於1997年，以「成為世界級的軟性材料公司」作為企業品牌願景，持續專注於綠色節能產品的研發，提供客戶最值得信賴的先進軟板材料產品(軟性銅箔材料、覆蓋膜、純膠、補強板、複合板)及創新應用整合服務。台虹科技擁有自主性基礎配方與精密塗佈兩大核心技術，現為全球前三大、大中華區第一大之軟板材料供應商。

更多詳細資訊請至公司網站 <https://www.taiflex.com.tw>

關於臻鼎科技

臻鼎科技控股股份有限公司(台灣證券交易所股票代碼: 4958)主要從事研發、生產及銷售多樣化之多層硬板、軟性電路板與模組、高密度連接板、類載板、Mini LED 超薄板、IC 載板等產品，廣泛應用於電腦資訊、消費性電子產品、通訊網路、車用電子、高速運算與醫療等領域，提供客戶一站式購足全方位解決方案的專業服務公司。根據Prismark以營收計算的全球PCB企業排名，臻鼎2017年至2023年連續七年榮登全球最大PCB生產企業。更多詳細資訊請至公司網站 www.zdtco.com



台虹媒體聯絡人

發言人： 潘祈愿

職稱： 台虹集團財務長

電話： 07-8139989 ext 72803

Email: IR@taiflex.com.tw



臻鼎科技集團
Zhen Ding Tech. Group

臻鼎媒體聯絡人

凌惇/ 公司發言人/ 公司治理暨投資人關係處

電話: 886-3-3830101

Email: duen.t.ling@zdtco.com